



上海蓝箭电子有限公司

PDFN 3x3A-8L

PDFN 3x3A-8L N MOS

PDFN 3x3A-8L

N

MOS

x

PDFN 3x3A-8L

PDFN 3x3A-8L

±

≤

HF Product

fi

DC/DC AC/DC DC/DC

DC/DC AC/DC

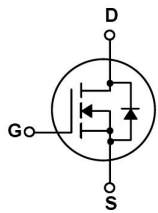
DC/DC

AC/DC

DC/DC

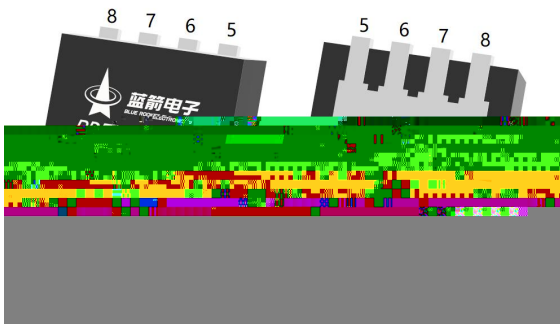
PDFN 3x3A-8L

PDFN 3x3A-8L



PDFN 3x3A-8L

PDFN 3x3A-8L



出脚	定义
Pin1	S
Pin2	S
Pin3	S
Pin4	G
Pin5	D
Pin6	D
Pin7	D
Pin8	D

PDFN 3x3A-8L

PDFN 3x3A-8L

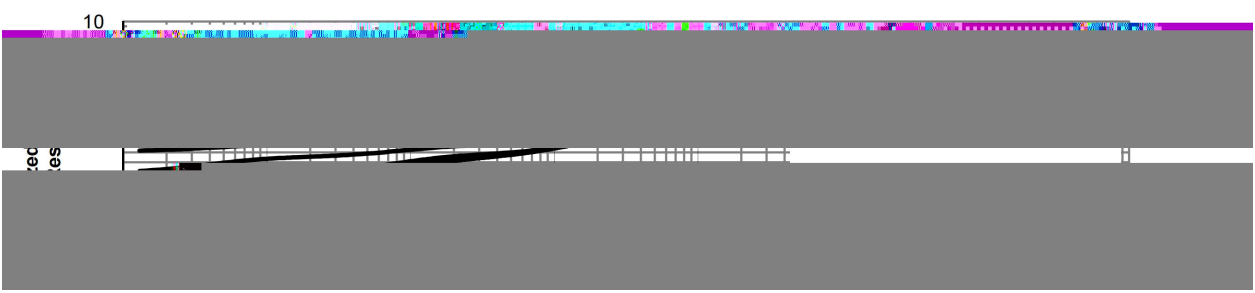
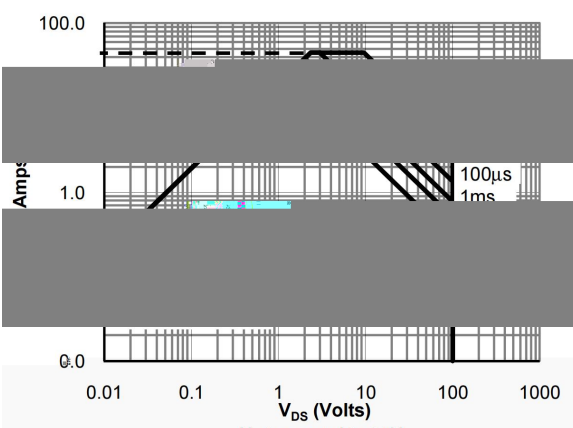
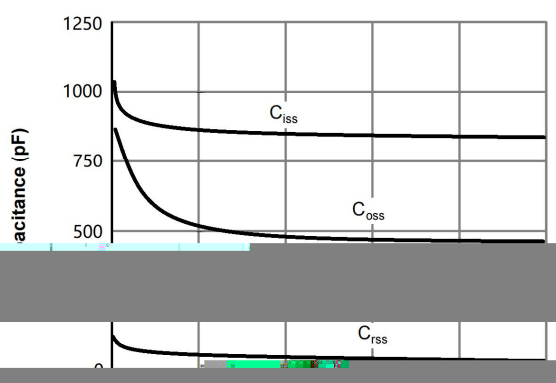
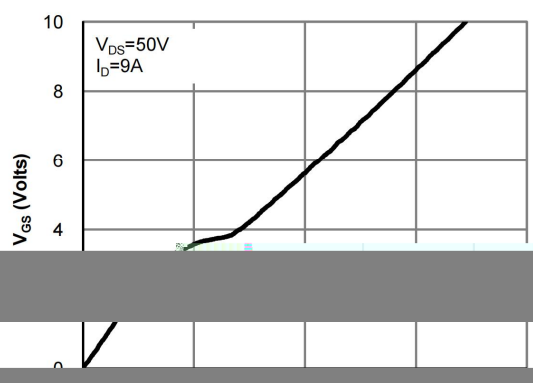


fi

	°C		



/ fl !5#)2(%)-5fl`?-(-)2#(%&2%)fl`4(\$#





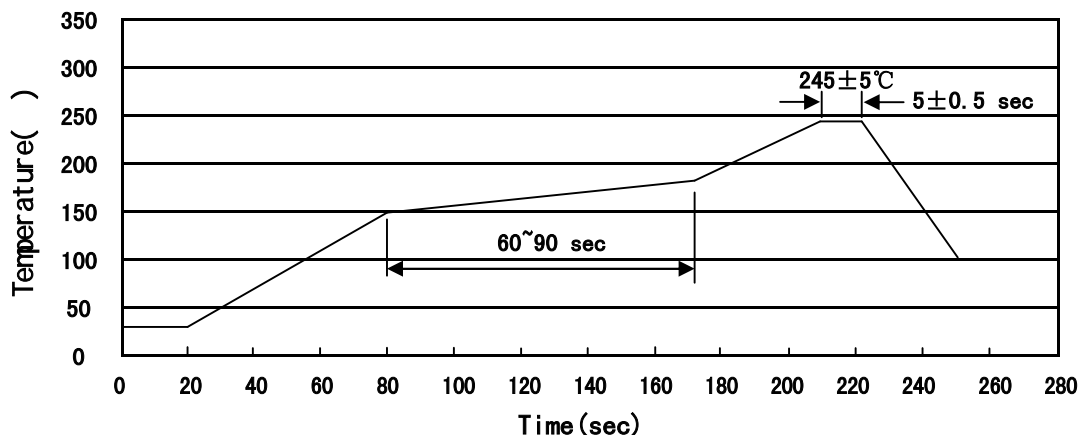


fi fi "fi fi , - (. % / O fi C / & 2 (4) 2 % * / & fi



上海华虹微电子股份有限公司

温度曲线 Temperature Profile for IR Reflow Soldering (Pb-Free)



说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ±
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C

温度曲线

温度： ± °C 时间： ±

温度曲线

卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
PDFN 3 × 3A-8L	5,000	2	10,000	6	60,000	13" × 12	360×360×50	380×335×366

温度曲线